縦型有機発光デバイスの特性 Characteristics of Vertical Type Organic Light Emitting Devices

家地 洋之^{*} 工藤 一浩^{**} Hiroyuki ECHI Kazuhiro KUDO

要 旨

近年、フレキシブル、低コスト、しかも簡単なプロセスで作製できる有機ディスプレイが注目 されている.しかしながら、有機トランジスタは有機材料が高抵抗・低キャリア移動度であるた め、低電流・低速動作である.我々はそれらを改善する縦型有機発光トランジスタを提案してい る.縦型構造を有する有機静電誘導トランジスタ(SIT)は、チャネル長が有機半導体薄膜の膜厚 に相当するため、チャネル長を短くすることが可能となり、有機半導体のような高抵抗・低移動 度の材料においても低電圧駆動、高速動作が期待され、有機発光ダイオードと組み合わせた場合 には、高速応答の有機発光トランジスタ(OLET)が実現できる.本報告では、まず、有機半導 体材料としてペンタセン蒸着膜を用いたSITと横型トランジスタ(TFT)を作製し、その特性につ いて比較する.つぎに、有機ディスプレイ素子の透明電子注入層として酸化亜鉛(ZnO)を用い た素子も提案しているので、ZnO薄膜を用いた有機発光ダイオード(OLED)素子の試作と発光 特性の解析結果を示す.さらに、縦型有機発光トランジスタの構成要素としてZnO薄膜を用いた SITの作製と評価結果について示す.ここで得られた結果から、ZnO-SIT構造を用いたOLETは、 フレキシブルシートディスプレイのキーとなる素子として期待される.

ABSTRACT

Organic devices have much attention for flexible, low cost, and ease of processing displays in recent years. However, organic transistors have some disadvantages of current density and speed of operation, because of their high resistivity and low carrier mobility. To improve their performance, we propose the vertical type organic light emitting transistors (OLET). The excellent characteristics of the static induction transistor (SIT) arise from the vertical structure with a very short distance between the sources and drain electrodes. We can realize OLET combined SIT and organic light emitting diode (OLED). The first, we have compared characteristics of lateral– and vertical–type transistors using pentacene evaporated films. Furthermore, we propose here to employ ZnO thin film as a transparent electron injection layer in organic display devices. We describe basic characteristics of OLED using unintentionally doped ZnO thin film as an electron injection layer and the fabrication and characterization of SIT with using ZnO film. The results obtained here demonstrate that the OLET using ZnO–SIT structure is expected as a key element for flexible sheet displays.

^{*} 研究開発本部 先端技術研究所

Advanced Technology R&D Center, Research and Development Group

^{**} 千葉大学 工学部 Faculty of Engineering, Chiba University

1. まえがき

近年、フレキシブル、低コスト、しかも簡単なプロセスで 作製できる有機ディスプレイが注目されており、我々は縦型 有機発光トランジスタ (OLET : Organic Light Emitting Transistor)を提案している^{1), 2), 3)}. 縦型構造を有する静電誘導 トランジスタ (SIT: Static Induction Transistor) はチャネル長 が半導体薄膜の膜厚に相当するため、横型トランジスタ構造 よりもチャネル長を短くすることが可能となり、有機半導体 のような高抵抗・低移動度の材料を用いた場合においても低 電圧駆動、高速動作が期待され、有機発光ダイオード (OLED: Organic Light Emitting Diode) との組み合わせによ り高速応答のOLETが実現できる.本論文では、まず、有機 半導体材料として代表的なペンタセン蒸着膜を用いた横型ト ランジスタ(TFT: Thin Film Transistor)と縦型構造を有する SITを作製し、静特性と周波数応答性について比較し、SITが 有利であることを示す^{4), 5), 6), 7), 8), 9), 10)}. つぎに, OLETの動作原 理を簡単に示した上で、新規OLETについて述べる.従来、 ほとんどの有機半導体材料がp型の半導体であることから, N,N'-diphenyl-N,N'-di(1-napthyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine (α -NPD)などの正礼輸送材料層にSITを形成しているが、素子 の構造・性能・機能のバリエーションを広げる観点から電子 輸送層にもSITを形成したいと考えており、我々は電子輸送性 の機能を持ち、かつ、可視光領域で透明な金属酸化物である 酸化亜鉛(ZnO)系に着目している.フラットパネルディス プレイやシートディスプレイにおいては、デバイス構成の上 で透明電極が不可欠であることから、現在、金属酸化物系の 透明電極として、錫(Sn)ドープIn₂O₃(インジウム錫酸化物 (ITO)) 系, ノンドープまたは不純物ドープ酸化錫 (SnO₂)系,およびZnO系が実用可能である.これらの材料 はその応用面から抵抗率および加工性でITO系、高温酸化性 雰囲気での耐性でSnO,系,還元性雰囲気やプラズマ耐性や透 光性でZnO系がそれぞれ有利と考えられている. ITO, SnO2 系は古くから研究がなされており^{11), 12), 13)}主流となっているが, ZnO系は比較的新しい材料であり、スパッタ法による成膜を 中心に多くの研究がなされているものの、広く実用されるに は至っていない. ZnOは六方晶系の結晶構造をもつn型のワ イドギャップ半導体であり、励起子による室温レーザ発振14 や透明薄膜トランジスタ^{15), 16), 17), 18), 19)}が報告されている.

このようなことから、ZnO薄膜の性質を利用することによ り、透明電極としてのみならず、半導体としての性質も利用 してやれば、有機半導体薄膜との組み合わせ²⁰⁾により、例え ば、有機SITやOLETを形成した場合に、ZnO薄膜と有機半導 体材料の界面近傍でpn接合を実現することにより、リーク電 流の低減や応答速度の向上が期待できる.ここでは、高周波 (RF:Radio Frequency)マグネトロンスパッタ法によりガラ ス基板上にZnO薄膜を成膜して、成膜条件によりZnO薄膜の 優性配向の関係が制御可能であることを示し、OLETの高性 能化を実現する前段階として、ZnO薄膜を用いたOLED素子 を試作し、発光特性の解析と評価を行った結果について示す ^{21, 22), 23, 24, 25)}. つぎに、OLETの構成要素としてのZnO薄膜を 用いたSITを試作し、トランジスタ特性の評価結果について示 す^{20, 27, 28, 29)}.

2. 有機SITの動作原理

トランジスタは3端子デバイスであり、大別すると、多数 キャリアと少数キャリアの両極性(bipolar)を使うバイポー ラ接合型トランジスタと多数キャリアが動作の本質である電 界効果トランジスタ (FET: Field Effect Transistor) に分類で きる. SITは西澤潤一氏によって実現されたシリコン半導体を 用いた縦型トランジスタ構造のデバイスであり30,埋め込み 型ゲート電極構造の縦型FETに位置付けられる. 無機SIT素子 ではn型半導体中にp型ゲート電極を埋め込む方法で、スリッ ト状の構造をもつゲート電極により素子の伝導チャンネル内 のポテンシャルを制御している.これを有機半導体に応用し たものが有機SITである. 有機SITは有機半導体とショット キー接合を形成するゲート電極をソース・ドレイン電極間に 挟まれた半導体層中に埋め込んだ構造をしており、ゲート電 極に逆方向バイアスを加えると空乏層が広がり、さらにゲー ト電圧を加えていくと、ゲート近傍からキャリアが掃き出さ れ、ゲート近傍が全て空乏状態へと変化する. この状態にな るとピンチオフ点はソース電極に限りなく近づくため、キャ リアはもはやチャネルの影響を受けなくなり、ゲート電極に より作り出される電位障壁の高さによって制御される. 有機 SIT素子内における電子ポテンシャルの3次元分布をFig.1に示 す. ソース電極を基準にとれば、チャネルのピンチオフ点は 拡散電位分布点だけ高い位置にあり、さらにキャリアの流れ

を実質的に制御する鞍部点ポテンシャルはピンチオフ点より も高い位置にある.キャリアはこのゲート電極間の鞍部状と なるパスを通り、ドレイン電極側に流れることになる.伝導 チャネル中の空乏層巾が増加する(障壁が高くなる)方向に ゲート電圧(V_G)を加えると、キャリアに対して大きな障壁 を作り、ソース部分から電子はチャネルに注入されない.そ して、V_Gに引き上げられた部分だけ鞍部点ポテンシャルの障 壁が高くなり、電流が制限される.V_Gにより伝導チャネル中 に形成された鞍部点ポテンシャル高さを制御することにより ソース電極から注入されるキャリアを制御できる.



Fig.1 Potential map of SIT.

3. ペンタセンTFTとSITの作製

3-1 素子構造と作製方法

ペンタセンを用いた有機TFTと有機SITを作製した.素子構 造と測定回路をFig.2(a)と(b)に示す.Fig.2(a)は有機TFTであり, 低抵抗p型シリコン (Si) 基板 (100) 面に熱酸化により二酸 化ケイ素 (SiO₂) 膜を形成し,裏面に真空蒸着法によりアル ミニウム (Al) バックゲート電極を形成してある.各層の膜 厚は,SiO₂:200nm,ペンタセン:100nm,Alゲート電極: 500nm,Auソース,ドレイン電極:150nmに設定した.チャネ ル長:100 μ m,チャネル幅:4mm×30である.ペンタセンの 蒸着は蒸着源温度220℃で行った.Fig.2 (b)は有機SITであり, ガラス基板 (CORNING社製 1737F厚さ1.1mm)上のITOを

フォトリソグラフィー法により,帯状の電極パターンにエッ チング処理を施した後,酸素プラズマ処理を10分間行った後 に第一のペンタセン薄膜,スリット状ゲート電極,第二のペ ンタセン薄膜,ドレイン電極を真空蒸着法により逐次形成す ることにより作製した.各層の膜厚は,ITOソース電 極:110nm,1stペンタセン:100nm,Alゲート電極:50nm,2ndペン タセン:100nm,Auドレイン電極:150nmに設定した.蒸着時の 基板温度は室温であり,到達真空度は約1.0×10⁵Torr,ペン タセンの蒸着源温度は220℃で行った.スリット状Alゲート電 極のライン&スペースは20µm,素子の有効面積は約2.25cm² である.Fig.3はペンタセンの分子構造である.ペンタセンを 用いたTFTの移動度はペンタセン薄膜のグレインサイズの大 型化や絶縁膜の工夫により1.0cm²/Vsecを超えることが報告さ れている^{31), 32), 33}.



Fig.2 Device structure and measurement circuit. (a) Pentacene TFT (b) Pentacene SIT



Fig.3 Molecular structure of Pentacene.

3-2 測定結果と考察

3-2-1 ペンタセンTFT

素子の静特性をFig.4(a)に示す.測定はすべて真空中,暗状態で行った.素子の静特性はほぼ良好な飽和特性を示している.on/off比は5桁,飽和領域で算出した電界移動度は 1.8×10^{-4} cm²/v・secであった.つぎに,ゲート電極に正弦波交流電圧を印加して素子の動特性(周波数応答特性)を測定した.測定条件はソースードレイン間電圧を-10V,ゲート電圧は $-5V \ge -15V$ で変調した.Fig.4(b)に示すように遮断周波数(f_e) 3.0Hzが得られた.



Fig.4(a) Static characteristics of Pentacene TFT.



Fig.4(b) Frequency characteristics of Pentacene TFT.

3-2-2 ペンタセンSIT

Fig.5(a)はドレイン電圧を0Vから-5Vまで変化させ、ゲー ト電圧を-0.5Vから0.5Vステップで+2Vまで変化させたとき のドレイン電流の変化を示すペンタセンSITの静特性である. p型半導体であるペンタセン半導体中に空乏層が拡がる向き である正方向のゲート電圧に対してドレイン電流が制限され ているのがわかる.



Fig.5(a) Static characteristics of Pentacene SIT.

つぎに、ペンタセンTFTと同様に動特性を測定した.測定 条件は、ソースードレイン間電圧は-5V、ゲート電圧は-0.5Vと+2Vで変調した.Fig.5(b)に示すように遮断周波数 (f_c)7.5KHzが得られた.測定はすべて真空中、暗状態で 行った.電流を縦方向に流すSITは横型のTFTと比較して、動 作電圧が低く、動作周波数が3桁程度向上することが確認さ れ、同一の有機半導体材料を用いるならば有機SITが有利であ ることが明らかになった.



Fig.5(b) Frequency characteristics of Pentacene SIT.

4. 有機発光トランジスタの動作原理

有機発光ダイオード(OLED)は高効率自発光素子として 注目を集め、発光材料を代えることでフルカラー化が容易で あることから、液晶に代わる次世代の表示用デバイスの本命 として高輝度・高効率化に向けた研究が盛んにおこなわれて いる.動作原理は無機半導体の発光ダイオードと同様に電流 注入型の2端子デバイスである. OLEDをディスプレイに応用 展開するには駆動方式の検討が重要であり、高精彩フルカ ラーを実現するにはアクティブマトリクス駆動方式の検討が 必要である. 1998年にBell研とペンシルバニア州立大学はTFT のドレイン電極とOLEDの陽極を共通電極とした構造で, TFTとOLEDを横に並べて配置した横型有機発光トランジス タを提案している^{34,35)}.このデバイスは比較的容易にデバイ ス動作を確認できるものの、寸法が大きく構造が複雑で応答 速度が遅いという欠点を持っている. そこで、我々はSITと OLEDを積層方向に組み合わせたOLETを提案している. Fig.6 に示すように、SIT部分でのキャリア制御によりOLEDの発光 制御もおこなうものである. このデバイスならば、トランジ スタ部分と発光部分を一つのユニットで構成でき, 簡単なプ ロセスで高速応答のフルカラーディスプレイを実現できる.



Fig.6 Vertical type organic light emitting transistor.

5. ZnO薄膜の形成と縦型有機発光デバイ スへの応用

5-1 ZnOの結晶構造

ZnOは六方晶系の結晶構造をもつn型のワイドギャップ半 導体であり、有機半導体薄膜との組み合わせにより、 縦型デ バイスの性能向上が期待される. Fig.7に示すように、軸長と 軸間隔は、 $a=b\neq c$ 、 $\alpha = \beta = 90^{\circ}$ 、 $\gamma = 120^{\circ}$ で与えられ、 面指数(hkil) と格子定数dは、次式(1)で与えられている³⁶⁾. ここで、a=3.2648Å、c=5.2194Åである. Fig.8に示すX線 回折標準データを参考に、ZnOのX線回折ピークは、基板上 でc軸が優性配向である場合には、(002)面間隔を反映した 回折ピーク2 θ = 34.335°と(002)面に対して30分の1ほどの 反射強度の(004) 面からの2θ=72.362°が観察される. 一 方, c軸に垂直な優性配向である場合には, (100) 面の面間 隔を反映した回折ピーク2θ=31.619°と(110)面の2θ= 56.313°が観察される.もし、ZnO薄膜の優先配向を制御す ることができれば、前述のc軸が優性配向であるかc軸以外が 優性配向であるかによって、物理的な意味を付け加えること ができるようになる. すなわち, 電気的な性質を制御するこ とができると考えている.

$$d = \frac{a}{\sqrt{\frac{4}{3}(h^2 + k^2 + hk) + (\frac{a}{c})^2 l^2}}$$
(1)



Fig.7 Crystal system and unit cell of ZnO.



Fig.8 Standard X-ray diffraction pattern of ZnO.

5-2 ZnO薄膜の形成

成膜はSHIMADZU製HSM-952RFスパッタ装置を使用した. ZnOターゲットは真空冶金(株)製、 ϕ 152.4、5mm厚、純 度99.9%を使用した.ZnO薄膜は、ガラス基板(CORNING社 製 1737F厚さ1.1mm)上に成膜した.ZnO薄膜の成膜条件は、 スパッタ装置チャンバー内の成膜時の圧力を1.8~1.9×10⁻³ Torr, RFパワー密度を1.65W/cm²にそれぞれ固定した上で、 アルゴン(Ar)ガスと酸素(O₂)ガスの流量比を変化させて 設定した(表1参照).

Table 1 Deposition condition.

	Gases	P[Torr]	RF[W/cm ²]
1	Ar	$1.9 \mathrm{x} 10^{-3}$	1.65
2	Ar:O ₂ =1:1	$1.8 \mathrm{x} 10^{-3}$	1.65
3	Ar:O ₂ =1:9	$1.8 \mathrm{x} 10^{-3}$	1.65

5-3 ZnO薄膜のX線回折による評価

X線回折装置はPHILIPS社製X'pert proを使用した. CuK_a 線を用い,管球電圧40kV,管電流50mA,発散スリットおよ

び散乱スリットはそれぞれ1.0deg.に設定した. RFスパッタ法 によりガラス基板上に成膜したZnO薄膜のX線回折パターン をFig.9に示す. Fig.9(a)はアルゴン(Ar)ガス流量10ccmで成 膜したZnO薄膜のX線回折パターンである. 二つの回折ピー ク, (002) 面と(103) 面からの回折が観察され, c軸に対 して垂直に優先配向する面方位(002)とc軸に対して斜めに 優先配向する面方位(103)が,混在していることを示して いる. これに対して、Fig.9(b)に示すようにArガス流量 5ccm と酸素(O₂)ガス流量5ccmの混合ガスでは、強い(002)面 と弱い(004) 面が観察され,(103) 面からの回折ピークは 観察されない.これは、c軸が基板に対して強く優先配向し た膜であることを示している. Fig.9(c)は, Arガス流量1ccm, O₂ガス流量9ccmで成膜したZnO薄膜のX線回折パターンであ る. (002) 面のみが観察される. これらの観察結果から, RFスパッタ法により成膜したZnO薄膜は、その優先配向の制 御が可能であることがわかった.また、Arガス流量5ccmとO2 ガス流量5ccmの混合ガスにより成膜したZnO薄膜は、Fig.9(b) の回折強度がFig.9(a)およびFig.9(c)より一桁程度大きいことか ら、c軸優先配向性が最も強いことがわかった.

5-4 Glass/ITO/ZnO/Au構造の電気的性質

ZnO薄膜の電気特性の評価を行った.作製手順は、ITO膜 厚110nmコートガラスにITO電極パターンをリソグラフィー法 により作製後、前述のRFスパッタ法によりITO上にZnO薄膜 を成膜した.また、陽極として真空蒸着法によるAuを用いた. 有効素子面積は2.25mm²である.ZnO薄膜は、前述の3種類の 条件で成膜した.3種類の膜の条件は、(002)面と(103) 面の回折が観察されたArガス流量10ccmと、(002)面と (004)面の回折が得られ回折強度が他と比較して一桁程度 大きく観察されたArガス流量5ccm、O₂ガス流量5ccmと、

(002) 面からの回折のみが観察されたArガス流量1ccm, O₂ ガス流量9ccmである. Auの蒸着は真空度2.0×10⁻⁶Torr, 基板 温度は室温で行った. 測定はすべて真空中, 暗状態にて行っ た. Arガス流量10ccmで成膜した試料 (Fig.9(a)) では, ±1V の印加電圧範囲で±数+ μ Aオーダーの電流が流れ, 低抵抗 のオーミック接触であった. これは, RFスパッタによる成膜 中にO₂が枯渇して亜鉛 (Zn) リッチになったことに起因する か, あるいは, ZnO薄膜中の粒界近傍に形成された電流パス によるリーク電流によるものと考えている. Arガス流量5ccm, O_2 ガス流量5ccmで成膜した試料 (Fig.9(b)) で、立ち上がり電 E0.9V, ブレークダウン電圧-1.3V程度のダイオード特性を $確認した. その結果をFig.10に示す. Arガス流量1ccm, <math>O_2$ ガ ス流量9ccmで成膜した試料 (Fig.9(c)) は、他に比べ高抵抗で あった.



Fig.9 X-ray Diffraction pattern of ZnO Thin Films.
(a) Ar 10ccm
(b) Ar 5ccm,O₂ 5ccm
(c) Ar 1ccm,O₂ 9ccm



Fig.10 I-V characteristic of Au(+)/ZnO/ITO(-).

5-5 ZnO薄膜のスパッタオージェ電子分光による評 価

ZnO薄膜のストイキオメトリを評価するために, 膜厚の深 さ方向のZnとOの元素濃度プロファイルを測定した. 測定は, ULVAC-PHI社製オージェ電子分光装置SAM-60を使用した. 電子銃の加速電圧3kV, 試料電流10nA, イオン銃の加速電圧 2kV, スキャン幅2mm×2mmとした. Fig.11(a)Ar 10ccm, (b)Ar 5ccm O₂ 5ccm, (c)Ar 1ccm O₂ 9ccmは, それぞれZnO薄膜の深 さ方向の組成, ZnとOの元素濃度プロファイルである. 図に 示すように, どの試料においても, 1:1の組成を示し, 深さ 方向においてほとんど均一であった. ZnO薄膜の厚さは, Fig.11(a)1.2 µm (b)0.61 µm (c)0.51 µmである. トータルのス パッタ時間が異なっているのは, サンプル毎にスパッタリン グレートを調整したためであり, 測定に影響は無いものと考 えている.



Fig.11 Atomic concentration profile of ZnO films.

5-6 ZnO薄膜の吸収スペクトルによる評価

Fig.12は、本実験でガラス基板上のITOの上にArガス流量 5ccm、O₂ガス流量 5ccmで成膜したITO-ZnO薄膜の透過スペ クトルとAlq₃の発光スペクトルである.ITO-ZnO薄膜の透過 スペクトルはAlq₃の発光スペクトルのメインピークと重なっ ておらず、さらに可視領域において高い光学的透過性を示す ことが確認された.前述の三種類の混合ガスの条件、Arガス 流量10ccmと、Arガス流量5ccm、O₂ガス流量5ccmと、Arガス 流量10ccmと、Arガス流量5ccm、O₂ガス流量5ccmと、Arガス 流量10cmと、Arガス流量5ccm、O₂ガス流量5ccmと、Arガス 流量10cmと、Arガス流量5ccmで成膜したそれぞれのZnO薄膜に おける透過スペクトルにほとんど差が無く、このことから、 ZnO薄膜の透明電極としての有機LEDへの応用は有効である と考えられる.



Fig.12 Transmittance spectrum of ITO/ZnO thin film & Emission spectrum of Alq₃.

5-7 ZnO薄膜OLEDのバンドダイアグラム

Fig.13は、ZnO薄膜を用いたOLEDのエネルギーバンドダイ アグラムを示している.ITO,Au電極の仕事関数、ZnOの伝 導帯と価電子帯、有機半導体材料のLowest Unoccupied Molecular Orbital (LUMO)準位とHighest Occupied Molecular Orbital (HOMO)準位は、一般的によく知られている値を用 いた^{37),38)}.我々はZnO薄膜に対して、幾つかの効果を期待し ている.第一に、すでに述べたように、ZnO薄膜が可視光に 対して透明な電極として機能することである.第二に、ZnO 薄膜がデバイス構成において電子注入・輸送層であること. 第三に、ZnO薄膜層とAlq₃層の界面近傍が正孔ブロック層と しても機能することである.また、高い発光効率を実現する ために、化合物半導体のレーザーダイオードがそうであった ようにダブルへテロ構造が望ましいと考えており、ダブルへ テロ構造により発光層がキャリアの井戸の役割を果たすこと ができれば、電子と正孔のキャリアバランスを良くすること ができることから、キャリアの再結合確率が安定し、発光効 率が向上するものと期待している.発光層はtris(8hydroxyquinolinolato)aluminum(Alq₃),正孔輸送層はα-NPD,正孔注入層は銅フタロシアニン(CuPc)層を配置した. 本提案によるデバイス構造は、それぞれの層においてキャリ アの注入、輸送、発光などの機能を分離できることから各層 の膜厚の設計が容易になるものと考えている.



Fig.13 Energy Band Diagram of ZnO-OLED

6. ZnO薄膜を用いた有機LED素子の作製

6-1 有機LED構造と作製方法

ZnO薄膜を用いたOLEDを作製した.素子構造と測定回路 をFig.14(a)に示す. ITOコートガラス基板をフォトリソグラ フィー法により、帯状の電極パターンにエッチング処理を施 した後、酸素プラズマ処理を10分間行った.これらの過程を 経たITOコートガラス基板上に前述のArガス流量5ccm, O₂ガ ス流量5ccm, ガス圧1.8~1.9×10⁻³ Torr, スパッタ時の電力 密度1.65W/cm²でZnO薄膜を作製した.スパッタ成膜時の基 板温度は室温で行った、つぎに、ZnO薄膜の上に有機材料、 陽極材料を真空蒸着法により逐次形成することによりOLED を作製した. OLEDの発光層はAlq₃, 正孔輸送層はα-NPD, 正孔注入バッファ層として、CuPcを使用した. 陽極は、Auを 用いた. 蒸着時の基板温度は室温であり、到達真空度は約1.0 ×10⁻⁵Torr, 各材料の蒸着源温度はAlq₃: 270℃, α-NPD: 280℃, CuPc: 400℃で行った. 各層の膜厚は, ITO: 110nm, ZnO: 75nm, Alq₃: 55nm, α – NPD: 60nm, CuPc: 20nm \wr 設定した. この素子におけるZnO薄膜は, 陰極側からの電子 を輸送する電子輸送層と陽極側から注入された正孔を発光層

であるAlq₃とZnOの界面近傍でブロックする正孔阻止層として機能することが期待される素子構造である.



Fig.14 Device structure and measurement circuit. (a) Organic LED (b) ZnO-SIT

6-2 測定結果と考察

素子の電流密度 - 輝度特性をFig.15に示す. 測定は、すべ て真空中,暗状態で行った.素子の発光輝度は,ITO/ZnO 側から測定した.輝度計は、MINOLTA製LS-100を用いた. 発光の立ち上がり電圧は約15Vであった. Fig.15に示すように 7.6mA/cm² (22V) 時の発光輝度は、約500cd/m²に達した. 今 後,改善の余地があるものの,新しい構造であるZnO-OLEDが動作したことにより、素子の原理が確認された. ZnOの価電子帯上端が7.82eV, Alq₃のHOMO準位が5.7eVであ るから,正孔のブロック層としての働きは十分と考えられる. 一方, ZnOの伝導帯下端である4.57eVからAlg。のLUMO準位で ある3.0eVへの差が電子の障壁となっていると考えられ、電 子と正孔のバランスが崩れて十分に発光に結びついていない 可能性がある.また、ZnO薄膜の表面荒れの影響も考えられ る. 表面状態の様子を原子間力顕微鏡(AFM)にて観察した 結果をFig.16に示す. Fig.16(a)はガラス基板上のITO 膜厚 110nmに酸素プラズマ処理を10分間施した後、AFMにて観察 したITO表面像である. Fig.16(b)は同様に、酸素プラズマ処理 を10分間施したITO薄膜の上に、前述のZnO膜厚75nmを成膜 したZnO/ITO/Glass構造の素子のZnO表面像である. 観察範 囲は、それぞれ1.5µm×1.5µmである.また、それぞれの図 中右側に表面粗さの分布が記してある. Fig.16(a)のITO表面に おいて, ITO表面の平均の2剰粗さRMS (Root Mean Squre) 値 は0.989nmを示した. 一方, Fig.16(b)のITO-ZnO表面はITO表 面よりも細かく粗い粒界になっており、そのRMS値は4.15nm であった. OLEDにおいては各層の表面の平坦性はブレーク ダウン電圧やリーク電流の防止に対して重要な要素であるの で、より平坦な表面状態のZnO薄膜を実現することにより素

子の動作を改善できるものと考えている.また、ZnO薄膜の 電気的性質とOLEDの性能の関係を詳しく調査することも重 要であり、よりOLEDに適したZnO薄膜を得ることにより、 素子の電気的性質の改善につながるものと考えている.



Fig.15 Characteristics of OLED using ZnO.







Fig.16 AFM Topographic Images of ITO & ZnO/ITO Surface. (a) ITO surface (b) ZnO surface



7-1 SIT構造と作製方法

ZnO薄膜を用いたSITを作製した.素子構造と測定回路を

Fig.14(b)に示す. 各層の膜厚は, ITO:110nm, ZnO:60nm, Al:50nm, ZnO:75nm, Au:150nmである. ZnO薄膜はITO コートガラス基板上に前述のArガス流量5ccm, O₂ガス流量 5ccm, ガス圧1.8~1.9×10⁻³ Torr, スパッタ時の電力密度 1.65W/cm²で作製した. スパッタ成膜時の基板温度は室温で 行った.

7-2 測定結果と考察

Fig.17はドレイン電圧を0Vから0.6Vまで変化させ、ゲート 電圧を0.025Vから0.025Vステップで-0.05Vまで変化させたと きのドレイン電流の変化を示すZnOSITの静特性である. Fig.18は上記動作条件時のドレイン電圧とゲート電流特性で ある.リーク電流であるゲート電流は、動作電流であるドレ イン電流に対して7桁程度小さい値が確認され、世界で初め て電子輸送材料を用いたSITを実現した.



Fig.17 Static characteristics of ZnOSIT.



Fig.18 VD-IG characteristics of ZnOSIT.

8. まとめ

有機半導体材料としてペンタセン蒸着膜を用いたTFTとSIT を作製し,静特性と周波数応答性について比較し,SITが有利 であることを示した.また,RFマグネトロンスパッタ法によ り成膜したZnO薄膜の優性配向は,成膜条件により制御可能 であることを示し,ZnO薄膜を用いたOLEDを作製し,発光 輝度470cd/m² (22V,7.6mA/cm²)を確認した.これにより, ZnO薄膜は透明電極としてのみならず,電子注入層,電子輸 送層,正孔ブロック層として有機半導体薄膜と組み合わせて 用いることが可能であることがわかった.さらに,ZnOSITの 静特性を世界で初めて示したことにより,ZnO薄膜を用いた 縦型有機発光デバイスは、フレキシブルシートディスプレイ のキーとなる要素として期待できる.

謝辞

本研究は,経済産業省の資金に基づく「高効率有機デバイ スの開発事業(NEDOプロジェクト)」に関するものである. 関係各位に感謝します.

文献

- K.Kudo, D.X.Wang, M.Iizuka, S.Kuniyoshi, K.Tanaka: "Organic static induction transistor for display devices", Synthetic Metals, Vol.111– 112, pp.11–14 (2000)
- K.Kudo,S.Tanaka,M.Iizuka,M.Nakamura: "Fabrication and device characterization of organic light emitting transistors" Thin Solid Films,Vol.438-439, pp.330 (2003)
- 3) 田中諭,家地洋之,飯塚正明,中村雅一,工藤一浩:「ペンタセンを用いた有機LED駆動用トランジスタの作製」電子情報通信学会論文誌J85-C,pp.1083 (2002)
- 田中論,柳沢啓友,飯塚正明,中村雅一,工藤一浩「ペンタセン 蒸着膜を用いた縦型・横型有機トランジスタ」電気学会論文誌C, Vol.123 No.5 pp.853-857 (2003)
- Y.Watanabe, H. Iechi, M. Iizuka and K. Kudo : Pentacene static induction transistor with fine gate electrode The International Symposium on Super-functionality, (2004)
- 6) 渡辺康之,家地洋之,飯塚正明,工藤一浩:「ペンタセン蒸着膜を用いた静電誘導トランジスタの作製及びその特性」信学技報,

OME2004-129, p.51, (2005)

- 7) 家地洋之,渡辺康之,飯塚正明,工藤一浩:「ペンタセン蒸着膜を用いた静電誘導トランジスタの作製及びその特性」有機エレクトロニクス研究会,(2005)
- 渡辺康之,家地洋之,飯塚正明,工藤一浩:「ITO基板上に作製 したペンタセン静電誘導トランジスタの特性」平成17年電気学 会全国大会,K407-A3, pp.1-2,(2005)
- 9) 渡辺康之,家地洋之,飯塚正明,工藤一浩:「ショットキーゲート電極を用いたペンタセン静電誘導トランジスタの特性」第52 回応物学会学術講演会,30a-YG-10,(2005)
- 10) 渡辺康之,家地洋之,工藤一浩:「ソース電極表面処理によるペンタセン静電誘導トランジスタの特性向上」第66回応用物理学 会学術講演会 (2005)
- K. L. Chopra, S.Major and D. K. Pandya: "Transparent conductors A status review", Thin Solid Films, Vol.102, No.1, pp.1–46 (1983)
- A.L.Dawar and J.C.Joshi: "Semiconducting transparent thin films: Their properties and applications", J Mater Sci., Vol.19, No.1, pp.1– 23 (1984)
- 内海健太郎:「有機EL用ITOターゲット」,月間ディスプレイ,9 月号,pp.58-61 (2002)
- Y. Segawa: "Optical properties of excitons in ZnO-related materials in U.V. region", OYO BUTURI, Vol.67, No.11, pp.1295–1298 (1998)
- Y.Ohya, T.Niwa, T.Ban, and Y.Takahashi: "Thin Film Transistor of ZnO Fabricated by Chemical Solution Deposition", Jpn.J.Appl.Phys., Vol.40, pp. 297–298 (2001)
- K.Nomura, H.Ohta, K.Ueda, T.Kamiya, M.Hirano, H.Hosono: "Thin Film Transistor Fabricated in Single-Crystalline Transparent Oxide Semiconductor", Science, Vol.300, pp. 1269–1272 (2003)
- R.L.Hoffman, B.J.Norris, and J.F.Wager: "ZnO based transparent thin-film transistors", Appl. Phys. Lett. Vol.82, pp. 733-735 (2003)
- P.F.Carcia, R.S.McLean, M.H.Reilly, and G.Nunes, Jr: "Transparent ZnO thin-film transistor fabricated by RF magnetron sputtering", Appl. Phys. Lett. Vol.82, pp. 1117–1119 (2003)
- 19) J.Nishi, F.M.Hossain, S.Takagi, T.Aita, K.Saikusa, Y.Ohmaki, I.Ohkubo, S.Nishimoto, A.Ohtomo, T.Fukumura, F.Matsukusa, Y.Ohno, H.Koinuma, H.Ohno, and M.Kawasaki: "High Mobility Thin Film Transistor with Transparent ZnO Channels", Jpn. J. Appl. Phys., Vol.42, L 347–L349 (2003)
- 20) K.Kudo and T.Moriizumi: "Photovoltaic Effects of Merocyanine-ZnO

Cells", Jpn.J.Appl.Phys. Vol.19, No.11, pp. L683–L685 (1980)

- H.Iechi, T.Okawara, M.Iizuka, M.Sakai, M.Nakamura, K.Kudo : "Investigation of Vertical Type Organic Device Using Thin-Film ZnO Transparent Electrode," ICEL4, Aug.27 o -11, KOREA (2003)
- 家地洋之,酒井正俊,中村雅一,工藤一浩:「ZnO透明電極を用 いた有機LEDの作製(II)」,第64回応用物理学会学術講演会 (秋季),口頭講演31p-YL-7 (2003)
- 家地洋之,酒井正俊,中村雅一,工藤一浩:「ワイドギャップ ZnO半導体薄膜を用いたSITの作製」第51回応用物理学会28p-ZN-8 (2004)
- H. Iechi, M. Sakai, K. Nakamura, M. Iizuka, M. Nakamura, K. Kudo:
 "VERTICAL TYPE ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICE USING THIN-FILM ZnO ELECTRODE. ICSM2004, O-29, AUSTRALIA (2004)
- 25) 家地洋之,大河原健,酒井正俊,中村雅一,工藤一浩:「酸化亜 鉛透明電極を用いた縦型有機デバイス」電気学会論文誌C特集号, Vol.124No.6 pp.1207-1212 (2004)
- 26) 家地洋之,渡辺康之,酒井正俊,中村雅一,工藤一浩:「ワイド ギャップZnO半導体薄膜を用いたSITの作製(II)」第65回応物学 会学術講演2a-ZR-10 (2004)
- H. Iechi, M. Sakai, M. Nakamura, K. Kudo : "Vertical Type Organic Light Emitting Transistor using Thin–Film ZnO"SSDM2004 A–4–3, Tokyo (2004)
- H. Iechi, M. Sakai, M. Nakamura, K. Kudo : "Vertical type organic devices using thin-film ZnO" IDC-NICE2004 OA-2, KOREA (2004)
- 29) 家地洋之,工藤一浩:「ワイドギャップZnO半導体薄膜を用いた 縦型有機デバイス」平成17年電気学会全国大会シンポジウム (21世紀における有機エレクトロニクス) S9-6 (2005)
- J.Nishizawa, T.Terasaki, and J.Shibata: "Field-Effect Transistor versus Analog Transistor (Static Induction Transistor)", IEEE Trans. Electron Devices, ED22, pp.185–197 (1975)
- 31) M.Shtein, J.Mapel, J.B.Benziger and Stephhen R. Forrest: "Effects of film morphology and gate dielectric surface preparation on the electrical characteristics of OVPD pentacene thin-film transistors" Appl Phys Lett 81 pp268 (2002)
- 32) Y.Kato, S.Iba, R.Teramoto, T.Sekitani and T.Someya : "High mobility of pentacene field-effect transistors with polyimide gate dielectric layers" Appl Phys Lett. 84 pp3789 (2004)
- 33) T.Sekitani, S.Iba, Y.Kato, and T.Someya : "Pentacene field-effect

transistors on plastic films operating at high temperature above 100°C" A.P.L. 85 pp3902 (2004)

- 34) H.Sirrnghaus, N.Tessler and R.H.Friend: Science, 280 pp1741 (1998)
- Jodabalapur, Z.Bao, A.Makhija, J.G.Laquindanam, V.R.Raju, Y.Feng,
 H.E.Katz and J.Rogers : Appl.Phys.Lett., 73 pp142 (1998)
- B. D. Cullity: "Elements of X-RAY Diffraction", second edition, Massachusetts, USA (1977)
- 37) S. M. Sze : "Physics of Semiconductor Devices 2nd Edition", WILEY– INTERSCIENCE (1981)
- 38) 和田正信:「電子材料ハンドブック」,朝倉書店(1970)